

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年 5月31日現在

機関番号: 12608 研究種目:若手研究(B) 研究期間:2010~2012 課題番号:22760326

研究課題名(和文) 高精度走査熱量計を用いた新規セメント系材料空隙構造解析方法の開発 研究課題名 (英文) PORE STRUCTURE ANALYSIS BY THERMOPOROMETRY USING DIFFERENTIAL

SCANNING CALORIMER

研究代表者

新 大軌 (ATARASHI DAIKI)

東京工業大学・大学院理工学研究科・助教

研究者番号: 70431393

研究成果の概要(和文):

200字

セメント・コンクリートの新規空隙構造解析方法としてサーモポロメトリーに着目して検討を行った。多孔質シリカを用いてサーモポロメトリーで空隙構造解析を行った結果、水とシクロヘキサンでそれぞれ測定が困難な細孔半径があり単体での解析は難しいことが明らかとなった。また、それぞれが適した領域での測定結果を組み合わせることで、セメント硬化体のように幅広い細孔径分布を有する多孔体を測定できることを明らかとした。

研究成果の概要 (英文):

Thermoporometry is attracting the attention as new analytical approach for characterizing pore structure as a measuring method of substitution of Mercury Intrusion Porosimetry. This study suggested the method which combined with melting behaviors of freeze water and cyclohexane to measure pore size distribution of hardened cement as compared with Mercury Intrusion Porosimetry. It found that water is suitable for measurement of the pore below 15nm, and cyclohexane is suitable more than it. Pore structure of hardened cement is able to be analyzed by new method.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2010 年度	500,000	150,000	650,000
2011 年度	2, 100, 000	630,000	2, 730, 000
2012 年度	600,000	180,000	780, 000
年度			0
年度			0
総計	3, 200, 000	960,000	4, 160, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:土木工学・土木材料、施工、建設マネジメント

キーワード:コンクリート、セメント系材料

1. 研究開始当初の背景

セメント・コンクリート硬化体の空隙構造 は強度・耐久性を決める重要な要素であり、 コンクリートの劣化原因の解明のためには 空隙構造を明らかにすることが必要不可欠 である。

現在まで、多孔体の空隙量および空隙径分布などの空隙構造の解析には、数 nm~20 μ m までの粗い空隙の範囲では水銀圧入法が、それ以下の細かい空隙ではガス吸着法が用

いられている。このうち、水銀圧入法によるポロシメーターでは水銀を利用して空隙構造を解析している。水銀は毒劇物であるた分析室装置を設置ために専用の独立した分析室を準備する必要があり、また実験に利用変を準備する必要があり、また実験に利用を進行着した試料・ろ紙・誤薬等の廃りに利用を設定した。その取扱いにおりには細心の注意が要求される。今後、このも特別なては細心の注意が要求される。今後、このものはおいて、対したがである。したがって、水銀定方に利用できる可能性は作業環境のの負荷の観点から見ておよび自然環境への負荷の観点から見ておよび自然環境への負荷の観点から見ても区とが予想される。したがって、水銀定方にとが予想される。したが必要である。

現在、固体 NMR や軟 X 線などを用いた多 孔性材料の空隙構造の解析や三次元的なフ ラクタル解析による空隙構造の可視化など の試みがなされており、いずれも有用な情報 が得られてきているが、分析装置の取り扱い が複雑であるなどの欠点も多く含まれてい る。これに対して、多孔性材料の空隙中の水 の凍結・融解温度は空隙径により異なり、示 差熱分析装置 (DTA) などを用いた研究報告 がなされ、空隙径と凍結温度の理論的関係も 示されてきている。このように空隙中の水の 凍結・融解温度が空隙径に依存することを利 用して、水が凍結する際の熱量を測定し、空 隙径分布を解析する検討が始まっている。特 にフランスなどでは放射性廃棄物のガラス 固化と関連して、固化ガラスの空隙径分布測 定の重要性が認識され、サーモポロメトリー として、凍結温度により空隙径を、熱量によ り空隙量を求める多孔体の空隙構造解析手 法として注目されてきている。しかし、広範 に使用されている走査熱量計(DSC)では感 度や安定性が低く、ガラスや多孔体金属など の比較的空隙構造の均質である材料への適 用は可能であるが、セラミックス多孔体やセ メント系材料のような不均質な多孔体への 適用が困難であった。これに対して申請者ら は熱量の検出に従来の熱電対に代わり、サー モモジュールを用いることで検出感度を向 上させた高精度走査熱量計(DSC)を開発し ており、不均質な多孔体の空隙量・空隙径分 布などの空隙構造の解析の可能性を示唆し ている。

2. 研究の目的

本研究では高精度走査熱量計(DSC)を用いたセメント・コンクリートの空隙構造解析方法の開発を目的とし、まず

・多孔体の空隙量・空隙径分布解析のための解析式の構築し、均質な多孔性材料の空隙量・空隙径分布解析手法を確立する。 さらに、その研究成果を発展させ、 ・複雑な空隙径分布を有するセメント系材料の空隙量・空隙径分布解析手法を確立し、既存のセメント系材料の空隙モデルと空隙構造解析結果の関連を整理し測定手法の妥当性の評価を行う。

以上の研究成果を総括し、セメント・コンクリートの新規空隙構造解析方法を開発する。

新たな空隙構造解析手法を確立することで、セメント系材料およびコンクリートの空隙構造解析に広範に利用されている水銀圧入法を廃することが可能となり、環境に大きな負荷を与える水銀を分析装置から一掃できる。

3. 研究の方法

基礎的な多孔体として多孔質シリカQ-15, Q-30, Q-50 (富士シリシア化学株式会社製)を使用した。セメント硬化体には普通ポルトランドセメント(以下, OPC)を使用した。水粉体比(以下, w/p)を0.3, 0.5とし, $10\times10\times80$ mmの型枠に流し込み試験体を作製した。20℃で湿潤養生を1日行い,脱型後20℃水中養生を材齢28日まで行った。また,多孔質シリカは105℃環境下で十分に乾燥を,各セメント硬化体(劣化を受けた硬化体含む)はd-dryにて24時間乾燥をそれぞれ行った後に,細孔径分布の測定を行った。

2. 2 試験方法

(1) 水銀圧入法による測定

水銀ポロシメーター(Thermo Fisher Scientific 社製 Pascal140/240)を用い、測定した圧力範囲を 0.1 KPa \sim 200MPa(細孔半径 $300~\mu$ m \sim 3.7 nm に相当)とし、昇圧速度は 6Pa/sec、降圧速度は 8Pa/sec にて各試料の細孔径分布を測定した。細孔半径と圧力の関係式には washburn の式を用いた。

(2) サーモポロメトリーによる測定

熱流束 DSC(ブルカーエイエックスエス社製 DSC3200)を用い、細孔中の凍結した水およびシクロヘキサンの融解熱を測定した。サンプル量は $5\sim7mg$ とし、冷却時の降温速度は 2.0° C/min,加熱時の昇温速度は 0.2° C/min とし、 -50° Cから 15° Cまでの測定を行った。なお、凝固熱の測定では過冷却現象が発生し、凝固挙動に再現性が確認されないため、本検討では融解熱の測定を選定した。

水とシクロヘキサンの半径と融点降下量 は多孔質シリカの融点降下と MIP による実測 値から導出した。

4. 研究成果

DSC により測定した多孔質シリカ中の氷の融解曲線の結果から算出した Q-15 および Q-30 の細孔径分布を Fig. 1 に示す。 MIP による細孔径分布も図中に示した。 なお, 以降

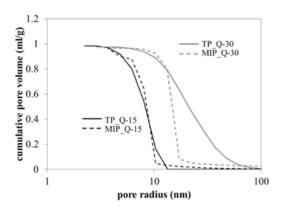


Fig. 1 the pore size distribution of Q-15 and Q-30 by MIP and TPusing water

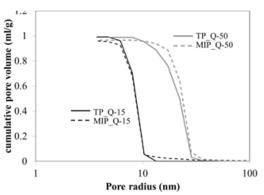


Fig. 2 the pore size distribution of Q-15 and Q-50 by MIP and TP using

の細孔径分布では MIP の結果を併せて示す。 水を用いたサーモポロメトリーによって 得られた Q-15 の細孔径分布は MIP のものと よく一致しており、融解熱は細孔径分布を反 映していると考えられる。しかし、Q-30 は 20nm から 60nm にわたり MIP では測定でさない 知れが確認できることから、適切以上 いない細孔が確認できることから、適切以上 の点から、水を用いたサーモポロメトリで は、15nm 以下の細孔の測定は可能であるが、 それより大きな細孔の測定には適していない。 大きな細孔の測定には,相転移を速やか に達成させる必要があり、融解エンタルピー が小さな液体が必要である。

つぎに DSC により測定した多孔質シリカ中のシクロヘキサンの融解曲線の結果から算出した Q-15 および Q-30 の細孔径分布を Fig. 2 に示す。

シクロヘキサンを用いたサーモポロメトリーによって得られたQ-15,Q-50いずれの結果もMIPとよく一致した細孔径分布が算出されており、水では適切に測定できなかった大きな細孔径を有する多孔質シリカの測定が可能であると考えられる。但し、Q-10ではノイズの影響から適切な測定が困難な点か

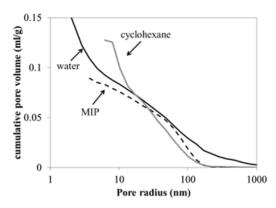


Fig. 3 the pore size distribution of hardened OPC(w/c=0.5) by TP using water and cyclohexane comparing to MIP

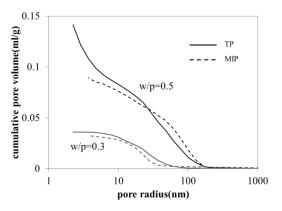


Fig. 4 the pore size distribution of hardened OPC(w/c=0.3, 0.5) by MIP and TP combined the result of water and cyclohexane

ら,シクロヘキサンを用いた解析では,10nm 以上の細孔の測定は可能であるが,それより 小さな細孔の測定には適していない。

凍結した水およびシクロヘキサンの融解熱から算出した w/p=0.5 のセメント硬化体の細孔径分布を Fig. 3 に示す。

水の融解熱から算出した細孔径分布は、細孔半径 4nm~20nm の範囲では MIP の結果とよく一致しているが、MIP では測定されていない半径 200nm~1000nm の大きな細孔も測定されていた。そのため、水を用いた解析では20nm 以上の細孔に対して正しく測定で、シクロへおいと考えられる。一方で、シクロへキサンを用いた場合、細孔半径 15nm 以上に同程度であり、積算値の形状が類似していた。但し、細孔半径 15nm 以下では、総細孔量が MIP の結果より大きくなっており、これはノイズを拾ってしまったため、適切な細孔径分布の算出ができていないと考えられる。

セメント硬化体においても、水とシクロへキサンはそれぞれ測定が困難な細孔半径があり、単体での解析は難しい。しかしながら、それぞれが適した領域での測定結果を組み合わせることで、セメント硬化体のように幅広い細孔径分布を有する多孔体の測定できる可能性があり、多孔質シリカの解析結果も踏まえ、15nm未満の細孔については水を、それ以上の細孔についてはシクロへキサンの値を使用するのが適当ではないかと考えられる。

Fig. 4 に w/p=0.3, 0.5 の水とシクロへキサンの測定結果を組み合わせた細孔径分布を示した。DSC により測定した w/p=0.3 と 0.5 のセメント硬化体の細孔径分布は共に,MIPの結果とよく一致を示しており,水とシクロヘキサンのそれぞれの結果を組み合わせるTP の解析方法により,セメント硬化体の細孔径分布が測定できる。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

 杉山友明, 新大軌, 宮内雅浩, 坂井悦郎: 水とシクロヘキサンを併用したサーモポロメトリーによる細孔構造解析, Cement Sci. and Concrete Tech., No.66, pp.273-278 (2013)

〔学会発表〕(計6件)

- ① 杉山友明, 新大軌, 宮内雅浩, 坂井悦郎: 水とシクロヘキサンを併用したサーモポロメトリーによる細孔構造解析, 第66 回セメント技術大会、池袋メトロポリタンホテル(東京)(2012)5.31
- ② 杉山友明, 新大軌, 宮内雅浩, 坂井悦郎: サーモポロメトリーによるセメント硬 化体の細孔径分布の測定, 日本セラミッ クス協会 2012 年年会、京都大学(京都) (2012) 3.20
- 3 T.Sugiyama, D.Atarashi and E.Sakai: Analysis of Pore Structure of Porous Ceramics by Thermo Porometry, the 12th Japan-Korea Joint Symposium for Young Scientists on the Construction Materials, Seoul (Korea) (2011) 8.2
- ④ 杉山友明, 新大軌, 坂井悦郎: サーモポロメトリーによるセラミックス多孔体の空隙構造の解析, 第65回セメント技術大会、池袋メトロポリタンホテル(東京)(2011)5.23
- ⑤ 杉山友明,<u>新大軌</u>,坂井悦郎:DSCを用いたセラミックス多孔質材料の空隙構造の解析,日本セラミックス協会 2011年年会、静岡大学(静岡)(2011)3.16

- ⑥ 杉山友明,西川真,新大軌,坂井悦郎: DSCを用いた普通ポルトランドセメント硬化体の空隙構造の解析,日本セラミックス協会 2010 年年会、東京農工大学(東京)(2010) 3.23
- 6. 研究組織
- (1)研究代表者

新 大軌 (ATARASHI DAIKI) 東京工業大学・大学院理工学研究科・助教 研究者番号:70431393

- (2)研究分担者
- (3)連携研究者
- (4)研究協力者

杉山 友明 (SUGIYAMA TOMOAKI)

旧 東京工業大学・大学院理工学研究科・博士課程学生(現 電力中央研究所・研究員) 西川 真 (NISHIKAWA MAKOTO)

旧 東京工業大学・大学院理工学研究科・研究員(現 比良セラミックス)

坂井 悦郎 (SAKAI ETSUO)

東京工業大学・大学院理工学研究科・教授